



OSK 形

アンプル割断機構

HPC 形オスミウムコーター専用

- HPC 形オスミウムコーターにそのまま装着可能。
- アンプルを装填する際に大気中に四酸化オスミウムが流出する心配がありません。
- 四酸化オスミウムを使い切るまで一切取り外す必要がありません。
- アンプルのガラス片の掃除が容易に行なえます。



株式会社 真空デバイス

〒319-0304

茨城県水戸市飯島町 1285-5

Tel: 029-212-7600 Fax: 029-212-7601

特 徴 ・ 仕 様

特 徴

日本国内では四酸化オスミウムの取り扱いに関する規制は存在しません。しかし、四酸化オスミウムの昇華ガスには毒性があるため、出来る限り大気中に放出させたくないとの声がお客様より届いております。

そこで、アンプルを真空室内で簡単に切断して以後一切取出す必要性が無い機構を提供することを目的として本製品を開発いたしました。

仕 様

1. 材 質: SUS(チャンバー、専用カラー、他)、真鍮(送りネジ部)
2. アンプル: ガラス封入 1g使用(販売元: 日新 EM 社)
3. 装着可能装置: HPC-1S・HPC-1SW・HPC-30W

装着方法

① 本体コーティング室とオスミウム室を大気圧にして下さい。(操作方法は本体取扱説明書をご参照下さい。)



② 本体オスミウム室のガラス蓋を取り外して下さい。



③ 本体オスミウム室の蓋の代わりに製品本体を取り付けて下さい。



④ 製品本体に付属のOリングとカラーを取り付けます。



⑤ 製品本体に本体オスミウム室のガラス蓋を取り付けます。